

知財基礎セミナー

～事例から学ぶ「海外事業展開」における
知財リスクと対策について～

2025年2月21日(金)

15:30～18:30

中小企業が「海外事業展開」を行う際に陥りがちなトラブルやリスクについて、
ストーリー仕立ての事例を用いてわかりやすく解説します。

開催場所

＜第1部：セミナー＞MOBIO産学連携オフィス セミナールーム（クリエイション・コア東大阪 南館2F）

＜第2部：交流会＞MOBIOコミュニケーションスペース（クリエイション・コア東大阪 南館2F）

定員

20名

※満席になり次第、締め切ります。

申込締切日

2025年2月20日(木)

登壇者



泉谷 透（いずたに とおる）氏

日本弁理士会関西会 知財普及支援委員会委員

一般社団法人日本知的資産プランナー協会専門委員

プログラム

＜第1部＞セミナー（15:30～17:30）

＜第2部＞交流会（17:30～18:30）

参加費用について

＜第1部：セミナー＞ 無料

＜第2部：交流会＞ 500円／名（消費税込み）

※交流会への参加は任意です。 ※当日はお釣りの必要がないようご準備ください。

お申込方法

右記QRコードもしくはMOBIOホームページからお申込ください。



【主催】MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）

【お問合せ先】公益財団法人大阪産業局 MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）

〒577-0011 大阪府東大阪市荒本北1-4-17 クリエイション・コア東大阪北館1F

【担当】西尾【TEL】06-6748-1011【E-mail】mobio_chizai@obda.or.jp

【受付時間】月～金 9:00～17:00（祝日・年末年始除く）



※交流会は、申込状況によって開催しない場合があります。その場合は、前日までに申込者にお知らせいたします。

※セミナー・交流会にご参加の際は、公共交通機関をご利用ください。